

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11167350 A

(43) Date of publication of application: 22 . 06 . 99

G09F 9/00
G09F 9/00
G09F 9/00
B32B 7/02
G02B 1/11
G02B 1/10
G02B 5/22
G12B 17/02
H01J 11/02
H01J 17/16
H05K 9/00

(21) Application number: 09332786

(22) Date of filing: 03 . 12 . 97

(71) Applicant:

MITSUBISHI CHEMICAL CORP

(72) Inventor:

NAKANO TOMOMI

(54) FRONT SURFACE FILTER FOR PLASMA DISPLAY PANEL AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to efficiently and cost effectively produce a front surface filter and to produce the filter having excellent near IR cut performance, electromagnetic wave shield performance, flaw prevention and antireflection by bonding a transparent laminated film formed by providing the surface of a transparent resin film with an electromagnetic wave shield layer, near IR shield layer and adhesive layer and a transparent resin substrate to each other and providing both surfaces thereof with antireflection layers.

SOLUTION: This front surface filter is constituted by

disposing the antireflection layers on both surfaces of the substrate obtd. by bonding the transparent laminated film formed by providing the surface of the transparent resin film with the electromagnetic wave shield layer, the near IR shield layer and the adhesive layer and the transparent resin substrate to each other. The process for production is executed firstly by depositing a conductive material by evaporation on the transparent resin film. The conductive material is deposited by evaporation for the purpose of shielding electromagnetic waves, for which a metal or metal oxide or the like is used. The near IR shield layer is obtd. by coating of a near IR absorbent coating liquid prepd. by dispersing or dissolving, for example, the near IR absorbent into an or. solvent and adding a binder resin thereto.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-167350

(43)公開日 平成11年(1999)6月22日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号		FΙ				
G09F	9/00	307		G09F	9/00		307Z	
		309					309A	
		3 1 8					318A	
B 3 2 B	7/02	103		B 3 2 B	7/02		103	
G 0 2 B	1/11			G 0 2 B	5/22			
			審査請求	未請求 請求	関の数 9	OL	(全 7 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願平9-332786	_	(71)出顧丿	へ 000005 三菱化		会社	
(22)出顧日		平成9年(1997)12月3日		(72)発明者 (74)代理 <i>)</i>	野 中野 三重県 式会社	智美 四日市 四日市	区丸の内二丁 市東邦町1番 事業所内 川 曉司	目 5 番 2 号

(54) 【発明の名称】 プラズマディスプレイパネル用前面フィルターおよびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 効率的・経済的に製造でき、かつ、近赤外線 カット性能、電磁波シールド性能、傷付き防止性能およ び反射防止性能に優れた、PDP用前面フィルターを提 供する。

【解決手段】 透明樹脂フィルムに、導電性物質を蒸着し、近赤外線吸収剤塗工液、接着剤を順次コーティングした透明積層フィルムの接着面と、片面に傷付き防止層を有する透明樹脂基板の他方の面とを貼り合わせて得られた基板の両面に、反射防止層を設けてなるPDP用前面フィルター。

10

20

40



【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明樹脂フィルム上に、電磁波遮断層及び近赤外線遮断層並びに接着剤層を設けた透明積層フィルムと、透明樹脂基板とを貼り合わせて得られた基板の、両面に反射防止層を設けてなる、プラズマディスプレイパネル用前面フィルター。

【請求項2】 近赤外線遮断層が、イモニウム化合物、 ジイモニウム化合物およびアミニウム塩系化合物のうち 少なくとも1種の化合物を含有する、請求項1記載のプ ラズマディスプレイパネル用前面フィルター。

【請求項3】 接着剤層が、紫外線吸収剤を含む熱硬化性樹脂からなる、請求項1記載のプラズマディスプレイパネル用前面フィルター。

【請求項4】 透明樹脂フィルムと電磁波遮断層の間に ベースコート層を有する、請求項1記載のプラズマディ スプレイパネル用前面フィルター。

【請求項5】 透明樹脂基板と反射防止層との間に傷つき防止層を有する、請求項1記載のプラズマディスプレイパネル用前面フィルター。

【請求項6】 透明樹脂フィルムに、電磁波遮断機能を有する導電性物質の蒸着層、および近赤外線吸収剤塗工液によるコーティング層を設け、更に接着剤をコーティングした透明積層フィルムの接着剤面と、透明樹脂基板とを貼り合わせて得られた基板の、両面に反射防止層を設けてなる、請求項1記載のプラズマディスプレイパネル用前面フィルター。

【請求項7】 透明樹脂フィルムに、電磁波遮断機能を有する導電性物質を蒸着し、次いで近赤外線吸収剤塗工液、接着剤を順次コーティングした透明積層フィルムの接着剤面と、透明樹脂基板とを貼り合わせて得られた基 30板の、両面に反射防止層を設けてなる、プラズマディスプレイパネル用前面フィルターの製造方法。

【請求項8】 反射防止層を浸漬塗装により形成する、 請求項7記載のプラズマディスプレイパネル用前面フィ ルターの製造方法。

【請求項9】 透明樹脂フィルムにベースコート剤を塗布した後で、導電性物質を蒸着する、請求項7記載のプラズマディスプレイパネル用前面フィルターの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラズマディスプレイパネル(以下、PDP)用フィルターとして必要な、近赤外線カット性能、電磁波シールド性能、傷付き防止性能、反射防止性能を備えた、PDP用前面フィルター及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】PDPは、管内に封入されているキセノンガス分子を放電励起させて発生する紫外線により、管内に塗布されている蛍光体が励起して、可視光領域の光 50

を発色しているが、キセノンガス分子の放電励起の際、 紫外線とともに近赤外線が発生し、その一部が管外へ放 出される。この近赤外線の波長は、リモートコントロー ル装置あるいは光通信などで使用される近赤外線波長領 域に近いため、これらの機器や装置を誤作動させるおそ れがある。

【0003】さらに、PDPの駆動に伴い電磁波が発生し、わずかに外部に漏洩するため、人体や周囲の機器に悪影響を与えるおそれがある。また、PDPの表示面は平面であるため、外光の反射による光が、PDPからの発色光と同時に目に入り、画面が見にくくなる場合がある。前記の理由から、PDPの前面に、近赤外線の放出防止、電磁波漏洩防止、外光の表面反射防止の機能を備えた、PDP用前面フィルターの要求がある。しかし従来のPDP用前面フィルターの場合、例えば、近赤外線カット性能を持たせる為に、近赤外線吸収剤を樹脂に溶融混練した後、押出し成形して得られたフィルムを使用したり、電磁波シールド性能を持たせる為に、合成樹脂のメッシュ織物に高導電率の金属をメッキしたものを使用したり、概して製造工程が多く煩雑であった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】そこで本発明は、効率 的経済的に製造でき、かつ優れた近赤外線カット性能、 電磁波シールド性能、傷付き防止性能、反射防止性能を 備えたPDP用前面フィルターを提供する。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、透明樹脂フィルム上に、電磁波遮断層、近赤外線遮断層および接着剤層を設けた透明積層フィルムと、透明樹脂基板とを貼り合わせて得られた基板の、両面に反射防止層を設けてなる、プラズマディスプレイパネル用前面フィルターおよびその製造方法に関する。

[0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明のPDP用前面フィルターの製造方法の第一とし ては、透明樹脂フィルムに導電性物質を蒸着する。透明 樹脂フィルムは、実質的に透明であって、吸収、散乱が 大きくない樹脂フィルムであればよく、特に制限はな い。透明樹脂フィルムに使用される樹脂の具体的な例と しては、ポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、 ポリカーボネート系樹脂、ポリ(メタ)アクリル酸エス テル系樹脂、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸 ビニル、ポリアリレート樹脂、ポリエーテルサルホン樹 脂等をあげることができる。これらの中では、特に非晶 質のポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリ カーボネート樹脂、ポリ (メタ) アクリル酸エステル樹 脂、ポリアリレート樹脂、ポリエーテルサルホン樹脂が 好ましく、非晶質ポリオレフィン系樹脂の中では環状ホ リオレフィンが、ポリエステル系樹脂の中ではポリエチ レンテレフタレートが特に好ましい。

20

30



【0007】上記樹脂には、一般的に公知である添加剤、例えばフェノール系、燐系などの酸化防止剤、ハロゲン系、燐酸系等の難燃剤、耐熱老化防止剤、紫外線吸収剤、滑剤、帯電防止剤等を配合することができる。透明樹脂フィルムは、上記樹脂を公知のTダイ成形、カレンダー成形、圧縮成形などの方法や、有機溶剤に溶解させてキャスティングする方法等を用いて成形される。フィルムの厚みとしては、目的に応じて、10μm~1mmの範囲が望ましい。該透明樹脂フィルムは、未延伸でも延伸されていても良い。また、他のプラスチック基材と積層されていても良い。

【0008】更に該透明樹脂フィルムは、コロナ放電処理、火炎処理、プラズマ処理、グロー放電処理、粗面化処理、薬品処理等の従来公知の方法による表面処理や、プライマー等のコーティングを片面あるいは両面に施しても良い。電磁波遮断層としては、導電性繊維のメッシュを貼り合わせる方法が知られているが、この方法では、ディスプレイの前面にメッシュがあるため、画面の視認性が悪くなるという問題点がある。本発明の電磁波遮断層は、例えば導電性物質を蒸着して得られ、視認性を悪化させるという問題点はない。

【0009】透明樹脂フィルムに蒸着される導電性物質は、PDPより放出される電磁波を遮蔽する目的で蒸着され、金属、あるいは金属酸化物などが用いられるが、400~700nmの可視光線領域を70%以上透過し、表面固有抵抗値が500/□以下であれば、いかなるものであっても良い。好ましくは、酸化スズ、酸化インジウムスズ(以下ITOという。)、酸化アンチモンスズ(以下ATOという。)等の金属酸化物、あるいは金属酸化物と金属を交互に積層させる。金属酸化物と金属の積層は、表面固有抵抗を低くできるので、より好ましい。金属酸化物としては、酸化スズ、ITO、ATOであり、金属としては銀あるいは銀ーパラジウム合金が一般的であり、通常金属酸化物層より始まり3乃至11層程度積層する。

【0010】導電性物質を蒸着する方法は、真空蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法、化学蒸着法、プラズマ化学蒸着法等の通常の方法が採用できる。好ましくは、真空蒸着法、スパッタリング法である。蒸着する際の真空度は、真空蒸着法で実施する場合は、1×10⁴Torr以下、スパッタリング法では1×10²以下にすることが好ましい。またスパッタリング法で実施する場合、スパッタガスはアルゴンガスあるいは酸素・アルゴン混合ガスを使用する。導電物質の蒸着の際、低抵抗化のため透明樹脂フィルムを加熱処理することが好ましい。その条件は、用いる透明樹脂フィルムの材質により異なるが、熱変形開始温度よりも5乃至10℃低い温度を上限にする。

【0011】導電性物質の膜厚は、要求される物性、用途などにより異なるが、透明性から10~500nm、

4

好ましくは50~300nmが好ましい。膜厚は膜の各部分が均一であることが望ましい。また、導電性物質を透明樹脂フィルムに蒸着した際の密着性を向上させるため、あらかじめ透明樹脂フィルムの被蒸着面にベースコート剤をコーティングしておくことが望ましい。ベースコート剤としては、熱硬化型樹脂、紫外線硬化型樹脂、熱了塑性樹脂等が用いられる。好ましくは、熱硬化型樹脂が用いられる。熱硬化型樹脂、メラミン樹脂、メラミン樹脂、グアナミン樹脂、ボリルエステル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、エポキシ樹脂、エポキシ樹脂、オリシロキサン樹脂などが用いられ、必要に応じて、添加剤として架橋剤、重合開始剤等の硬化剤、重合促進剤、溶剤、粘度調整剤等を添加する。

【0012】ベースコート剤には、後からコーテイングする近赤外線吸収剤塗工液に含まれる近赤外線吸収剤の耐光性を向上させる目的で、紫外線吸収剤を添加しても良い。用いられる紫外線吸収剤としては、サリチル酸エステル系、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、ヒドロキシベンゾエート系、シアノアクリレート系などが挙げられる。また、特開平2-58571号公報にあるような、紫外線吸収性能を有する化合物をエポキシ化合物などの接着性成分と反応させた反応生成物と、イソシアネートあるいはアミノ樹脂の少なくとも一つの混合物なども用いることができる。

【0013】ベースコート剤は、透明樹脂基材上に公知のグラビアコート、リバースロールコート、キスロールコート等の方法でコーティングされる。層厚さは通常 0.5~10μmで、厚みむらがなく表面平坦性が良好であるものが好ましい。第二にこの導電性物質を蒸着した上に、近赤外線遮断層を設ける。本発明において、電磁波遮断層と近赤外線遮断層の積層順序は任意である。しかし、近赤外線遮断層の上に、前述の様に蒸着によって電磁波遮断層を形成した場合に、蒸着時に被蒸着面が高温になるため近赤外線吸収能が低下すること、或いは比較的低電子量の近赤外線吸収剤を使用した場合、蒸着時の真空下で被蒸着面の表面に析出するため均一に蒸着できない、等の問題が起こることが考えられるため注意が必要である。

【0014】近赤外線遮断層は、例えば近赤外線吸収剤 塗工液をコーティングすることにより得られる。近赤外 線吸収剤塗工液は、近赤外線吸収剤を有機溶剤に分散あ るいは溶解させてバインダー樹脂を添加したもの、また は近赤外線吸収剤を例えば、ポリウレタンアクリレート やエポキシアクリレート等の単官能または多官能アクリ レートと、光重合開始剤および有機溶剤を含む、ハード コート剤;イソシアネート系、ポリウレタン系、ポリエ ステル系、ポリエチレンイミン系、ポリブタジエン系ま たはアルキルチタネート系などの、アンカーコート剤や

接着剤、等に添加したもので、該塗工液を電磁波遮断層 上にコーティングする。

【0015】用いられる近赤外線吸収剤としては、有機 物質であるニトロソ化合物及びその金属錯塩、シアニン ・系化合物、スクワリリウム系化合物、チオールニッケル 錯塩系化合物、フタロシアニン系化合物、ナフタロシア ニン系化合物、トリアリルメタン系化合物、イモニウム 系化合物、ジイモニウム系化合物、ナフトキノン系化合 物、アントラギノン系化合物、またはアミノ化合物、ア ミニウム塩系化合物、あるいは無機物であるカーボンブ 10 ラックや、酸化インジウムスズ、酸化アンチモンスズ、 もしくは炭化物、またはホウ化物などが挙げられる。こ れらのうち少なくとも2種類を用いる。さらに少なくと 物、あるいはアミニウム塩系化合物から選ばれる近赤外 線吸収剤を用いることが好ましい。より好ましくは、イ モニウム系化合物、ジイモニウム系化合物及びアミニウ ム塩系化合物以外の、上記近赤外線吸収剤より選ばれる 少なくとも1種を併用する。イモニウム系化合物、ジイ 20 モニウム系化合物としては、化1~化4に示す骨格を有 する化合物が挙げられる。

[0016]

周期表4A、5Aまたは6A族に属する金属の酸化物、 も1種は、イモニウム系化合物、ジイモニウム系化合

6

(式中、X^一は陰イオンを衷す。)

[0017]

【化2】

[0018] 【化3】

[0019]

$$(C_4 H_9)_2 N \longrightarrow N (C_4 H_9)_2 N \longrightarrow X^-$$

$$(C_4 H_9)_2 N \longrightarrow N (C_4 H_9)_2 N \longrightarrow N (C_4$$

※【0021】 【0020】アミニウム塩化合物としては、化5で表さ れる化合物が挙げれる。 * 【化5】



アルミニウム塩化合物

$$(CH_2=CH-CH_2)_2N \\ N \longrightarrow N \\ N \longrightarrow N \\ X \longrightarrow N \\ (CH_2=CH-CH_2)_2N \\ N(CH_2-CH=CH_2)_2$$

(5)

(式中、X 一は陰イオンを表す)

【0022】式中のXの具体例としては、6フッ化アン チモン酸イオン、過塩素酸イオン、フッ化ホウ酸イオ ン、6フッ化砒素酸イオン、過ヨウ素酸イオン、トリフ ルオロ酢酸イオン、塩素イオンなとが挙げられる。近赤 外線吸収剤塗工液は、バインダー樹脂、ハードコート 剤、アンカーコート剤または接着剤100重量部に対し て、近赤外線吸収剤を0.1~60重量部の割合で混合 し、有機溶剤等によりコーティングに適した固形分濃度 に調製される。 固形分濃度は、好ましくは、 5~50重 量%の濃度に調整される。

【0023】近赤外線吸収剤塗工液は、フローコート、 スプレーコート、バーコート、グラビアコート、ロール コート、リバースコート、ブレードコート、キスロール コート、スピンコート及びエアーナイフコート等の公知 30 のコーティング法で電磁波遮断層の上に、コーテングさ れる。好ましくは、グラビアコート、リバースコートで ある。クラビアコートでは、グラビアロールの模様が残 らないよう、180メッシュ以上のグラビアロールを用 いることが好ましい。コーティング後、溶剤の乾燥を行 う。その条件としては、80乃至160℃が好ましい。 乾燥温度が高すぎると、透明樹脂基材の変形や、近赤外 線吸収剤が熱分解するので好ましくない。

【0024】ハードコート剤に近赤外線吸収剤を添加し セノンランプ、低圧水銀灯、高圧水銀灯、超高圧水銀 灯、メタルハライドランプ、カーボンアーク灯、タング ステンランプ等を用いて、架橋硬化する。乾燥後のコー ティング厚みとしては、0.3~50μm、好ましくは $0.5 \sim 10 \mu$ mである。厚みは均一であることが望ま しい。第3に近赤外線遮断層の上に、接着剤をコーティ ングする。接着剤としては、イソシアネート系、ポリウ レタン系、ポリエステル系、ポリエチレンイミン系、ポ リプタジエン系、アルキルチタネート系等の接着剤や、 粘着剤が用いられる。接着剤は、フローコート、スプレ 50 剤、紫外線吸収剤、滑剤、帯電防止剤等を配合すること

ーコート、バーコート、グラビアコート、ロールコー ト、リバースコート、ブレードコート、キスロールコー ト、スピンコート及びエアーナイフコート等の公知のコ ーティング法、あるいは、剥離紙上にコーティングした 後近赤外線吸収剤塗工液のコーティング面に貼り合わせ 転写することにより、コーティングされる。このときの コーティング厚みとしては、 $0.5\sim40\mu$ mである。 【0025】接着剤には、近赤外線吸収剤の耐光性を向 上させるため、紫外線吸収剤を添加し、使用できる。添 加する紫外線吸収剤としては、サリチル酸エステル系、 ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、ヒドロキシ ベンゾエート系、シアノアクリレート系など、あるいは 特開平2-58571号公報にあるような、紫外線吸収 性能を有する化合物をエポキシ化合物などの接着性成分 と反応させた反応生成物と、イソシアネートあるいはア ミノ樹脂の少なくとも一つの混合物なども用いることが できる。紫外線吸収剤の添加量は、0.3~30重量

【0026】第4に接着剤面と、透明樹脂基板とを貼り 合わせる。透明樹脂基板とは、実質的に透明であって、 吸収、散乱が大きくない樹脂基板であればよく、特に制 限はない。用いる樹脂の具体的な例としては、ポリオレ フィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリカーボネート て塗工液とした場合は、コーティング、溶剤乾燥後、キ 40 系樹脂、ポリ(メタ)アクリル酸エステル系樹脂、ポリ スチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリアク リレート樹脂、ボリエーテルサルホン樹脂等をあげるこ とができる。これらの中では、特に非晶質のポリオレフ ィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリカーボネート樹 脂、ポリ(メタ)アクリル酸エステル樹脂、ポリアリレ ート樹脂、ポリエーテルサルホン樹脂が好ましい。

%、好ましくは0.3~10重量%である。

【0027】上記透明樹脂基板用樹脂には、一般的に公 知である添加剤、例えばフェノール系、燐系などの酸化 防止剤、ハロゲン系、燐酸系等の難燃剤、耐熱老化防止 ~~

ができる。透明樹脂基板は、公知の射出成形、Tダイ成形、カレンダー成形、圧縮成形などの方法を用い、シート(板)状に成形される。シート状の厚みとしては、目的に応じて、1mm~8mmの範囲が望ましい。かかる透明基板は、他のプラスチック基材と積層されていても良い。

【0028】更に該透明樹脂基板は、コロナ放電処理、 火炎処理、プラズマ処理、グロー放電処理、粗面化処理、薬品処理等の従来公知の方法による表面処理や、プライマー等のコーティングを片面あるいは両面に施しても良い。該透明樹脂基板の片面は、傷付き防止のため傷付き防止層が形成されていても良い。この場合、傷付き防止層を形成した面の他方の面と、透明積層フィルムの接着剤層とを貼り合わせる。傷付き防止層は、例えば、ウレタンアクリレート、エポキシアクリレートなどの単官能あるいは多官能アクリレートと、光重合開始剤、及び有機溶剤を主成分とするハードコート剤より形成される。また、耐摩耗性向上のため、コロイド状金属酸化物、有機溶剤を分散媒としたシリカゾルを加えることもできる。

【0029】上記ハードコート剤の塗工液をディッピング法、フローコート法、スプレー法、バーコート法、グラビアコート、ロールコート、プレードコート及びエアーナイフコート等の塗工方法で塗工し、溶剤乾燥、活性エネルギー照射後、1~50μm、好ましくは3~20μmの厚みにする。溶剤乾燥後、塗布したコート剤を架橋硬化せしめるためには、キセノンランプ、低圧水銀灯、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、メタルハライドランプ、カーボンアーク灯、タングステンランプ等の光源から発せられる紫外線あるいは、通常20~2000keVの電子線加速器から取り出される電子線、α線、β線、γ線等の活性エネルギー線を用いることができる。【0030】透明樹脂基板と、透明積層フィルムの接着剤コーティング面とを貼り合わせる方法としては、圧

着、融着、熱圧着等が採用できる。好ましくは、熱圧着*

【0034】コーティング膜厚は、10~1000 n

m、好ましくは20~500nmであるので、用いる塗工液の密度、粘度、表面張力を測定し、式1を参照に引き上げ速度を設定して行うことができる。本発明のPDP用前面フィルターの製造方法により得られたフィルターは、400~700nmの可視光線透過率が50%以上、800~1000nmの近赤外線透過率が10%以

下、30~100MHzの電磁波シールド性能が30d B以上の性能を有し、PDP用前面フィルターとして好 適なものである。

[0035]

【実施例】次に、本発明の実施例について更に具体的に 説明するが、この説明が本発明を限定するものではな *が密着性、外観の点から採用される。熱圧着の場合、加熱、及び加圧の条件は、選択される接着剤、透明樹脂フィルム、及び透明樹脂基板により異なるが、好ましくは、 $80\sim130$ ℃、 $80\sim150$ k g/c m 2 の条件で実施される。

10

【0031】最後に前記で得られた貼り合わせ基板の両 面に反射防止層を形成する。基板の両面に反射防止層を 設けることにより、ディスプレイ前面に本発明のフィル ターを設置した場合、ディスプレイ側の反射防止層は、 10 ディスプレイからの光の透過率を上げ、逆側(人の目の 近い方)の反射防止層は、蛍光灯などの外光の写り込み を防ぐ効果があり、画像の視認性が向上する。反射防止 層は、比較的低屈折率である酸化ケイ素、酸化ジルコニ ウム、酸化チタン、フッ化マグネシウム、フッ化カルシ ウム、酸化アルミニウム、あるいは特開平2-1980 1に開示されているような非晶性含フッ素重合体から構 成される。形成方法としては、金属アルコキシドを塗布 後焼成する方法、真空蒸着法、スパッタリング法、イオ ンプレーティング法、CVD法、あるいはロールコート 法、浸漬塗装法等が挙げられる。経済性、ハンドリング の点より、非晶性含フッ素重合体をフッ素系溶剤に溶解 させた溶液を、浸漬塗装によりコーティングすることが

【0032】例えば該非晶性含フッ素重合体は、パーフルオロオクタン、CF。(CF2)。CH=CH2 (n;5~11)、CF3 (CF2)。CH2 CH3 (m;5~11)などの特定のフッ素系溶剤に溶解させ、その溶液を塗工液として、コーティングする。浸漬塗装では、塗工液密度 ρ (g/cm³)、塗工液粘度 μ (poise)、塗工液表面張力 σ (dyne/cm)の塗工液中より樹脂板をVw (cm/sec)の一定速度で引き上げた場合、理論コーティング膜厚 h thは式 1 のように表される。

[0033]

【数1】

h th= 0. 944 $(\mu \cdot V w / \sigma)^{1/6} \cdot (\mu \cdot V w / \rho \cdot g)^{1/2}$

・・式1

い。

30

「実施例1」ダイヤホイルへキスト社製PETフィルム 1 T100E」(厚み100μm)に、大日本インキ社製コーティング剤「SF-409」に旭電化社製ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤「アデカスタブ1413」を2重量%添加し、膜厚5μmのベースコート層をコーティングし、硬化させた。このベースコート層の上に、厚さ200nmのITO膜を成膜し、電磁波シールド層とした。この際、蒸着材料としてIn2O3-SnO2(5重量部)焼結体を用い、プラズマガン装置(中外炉工業製)で、ベース真空度1×10⁻⁵Torr、成膜真空度5×10⁻⁴Torr、Ar流量30sccm、O2 流量100sccm、成膜速度3nm/秒、ガン出力5



5 V、150A、の条件下で行った。

【0036】次に三菱レーヨン社製PMMAバインダー 「ダイヤナールBR-80」100重量部に、日本化薬 社製近赤外線吸収剤「IRG-022(ジイモニウム 系)」4重量部、日本触媒社製近赤外線吸収剤「イーエ クスカラー I R-3 (フタロシアニン系)」1 重量部を 混合し、メチルエチルケトン溶剤で固形分量10%に希 釈した塗工液を調整した。この塗工液を、電磁波シール ド層の上にコーティング、乾燥を行い、膜厚 5 μ mの近 赤外線吸収層を得た。三菱エンプラ社製ポリカーボネー ト樹脂「ユーピロンS-3000」で成形した厚み4m mのシートの片面に、日本化薬社製「カラヤッドDPH AI の40 重量%メチルエチルケトン溶液100 重量部 に、ベンジルジメチルケタール0.2重量部を混合した ハードコート剤塗工液を塗布し、乾燥後、出力7.5k w、出力密度120w/cmの高圧水銀灯を用い、光源 下10 c mの位置でコンベアスピード2 m/分の条件で 紫外線を照射し硬化させ、ハードコート層を形成した。 もう一方の面と、PETフィルムの近赤外線吸収層の面 を、東洋モートン社製BLS-3082 100重量 部、硬化剤CAT-RT30 0.5重量部に、旭電化 社製ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤「アデカスタブ 1413」3重量%添加した接着剤で、貼り合わせ、積* * 層板を作成した。このときのプレス条件は、100 \mathbb{C} 、 100 k g / c m² 30 % であった。

【0037】次に、パーフルオロ(ブテニルビニルエーテル)を単独重合して得られた含フッ素脂肪族環構造を有する重合体を、パーフルオロオクタンに1.5重量%で溶解した溶液に、上記積層板を浸漬後、垂直に200mm/分の速度で引き上げ、120℃で10分加熱することにより、積層板の両面に膜厚100nm反射防止層を形成し、PDP用前面フィルターを得た。このフィルターの400~700nmの可視光線透過率は平均50%、800~1000nmの近赤外線カット率は平均5%、電磁波シールド性能は、50MHzで40dBであった。ディスプレイの前面にこのフィルターを設置したところ、外光の写り込みが低減し、視認性が向上した。【0038】

【発明の効果】本発明は、近赤外線カット性能、電磁波シールド性能、傷付き防止性能、反射防止性能を備えたPDP用前面フィルターを効率的かつ経済的に製造する方法を提供する。また、本発明のプラズマディスプレイパネル用前面フィルターは、近赤外線カット性能、電磁波シールド性能、傷付き防止性能、反射防止性能を備え、近赤外線カット性能の耐光性、画像の視認性も良好であるので、フィルターとして至適に使用される。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6		識別記号	F I		
G 0 2 B	1/10		G 1 2 B	17/02	
	5/22		H01J	11/02	Z
G 1 2 B	17/02			17/16	
H01J	11/02		H05K	9/00	v
	17/16		G 0 2 B	1/10	Α
H05K	9/00				Z